



2025年8月1日

各 位

会 社 名 株式会社ジェイ・イー・ティ
代表者名 代表取締役 CEO 房野 正幸
(コード番号 6228 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役 CFO 伊藤 聡
T E L 0865-69-4080
U R L <https://www.globaljet.jp/>

(開示事項の経過) 次世代半導体製造技術の研究開発業務受託に関するお知らせ

当社は、2024年4月3日付けにて開示いたしました「(開示事項の経過) 次世代半導体製造技術の研究開発業務受託に関するお知らせ」につきまして、Rapidus 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼 CEO 小池 淳義、以下「Rapidus 社」といいます。）から受託した試作装置製作について、Rapidus 社の北海道千歳市にある最先端ロジック半導体を製造する施設・IIM (Innovative Integration for Manufacturing) 半導体製造ラインへ当社試作装置を納入致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 装置納入の概要

装置納入月：2025年7月

なお、次世代半導体製造技術の研究開発業務受託に関連する装置となり、受託先との守秘義務契約より、装置の詳細等については公表を差し控えさせていただきます。

2. 今後の見通し

当社は Rapidus 社の北海道千歳市にある最先端ロジック半導体を製造する施設・IIM (Innovative Integration for Manufacturing) 半導体製造ラインにて納入された装置の立上を速やかに行い、今後予定されている量産ライン向け製造装置の受注を目指してまいります。

3. 業績への影響

本件による当社の 2025 年 12 月期の連結業績への影響は軽微であります。今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

【Rapidus 株式会社 概要】

- (1) 所在地：東京都千代田区麴町4丁目1番地 麴町ダイヤモンドビル11階
- (2) 代表者：代表取締役社長 小池 淳義
- (3) 事業内容：半導体素子、集積回路等の電子部品の研究、開発、設計、製造及び販売等
- (4) 資本金：73億4,600万円(2022年11月時点。資本準備金の額を含む。)
- (5) 設立年月日：2022年8月10日

以上